上海汇通能源股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：汇通能源　　证券代码：600605　　编号：2026-005

投资者关系活动类别	□特定对象调研　□分析师会议　□媒体采访 ■业绩说明会　□新闻发布会　□路演 □现场参观　□其他（电话会议）
参与单位名称	上海汇通能源股份有限公司投资者
时间	2026 年 10 月 29 日 13:00-14:00
地点	上证路演中心网络文字互动
接待人员	董事长：黄颖 董事、总经理、财务负责人、董事会秘书：Dai Zilong 董事、联席总经理：童星 独立董事：王汇联 独立董事：程贤权 独立董事：赵子夜
投资者关系活动主要内容介绍	本次业绩说明会公司互动交流问答如下： **问题 1：公司今年先后投资兴华芯、稳扬精密，持续推进硬科技产业转型。请问未来在半导体关键材料、AI 服务器液冷零部件等领域，是否仍有由上市公司直接开展股权投资或控股并购、引入成熟产业资产的实际需求？** 回复：尊敬的投资者，您好。公司已确立了向“稳健资产运营+高端硬科技产业投资与运营”多元化上市公司转型的总体方向，目前已投资了以兴华芯为核心的半导体光罩（掩膜板）领域以及以稳扬精密为核心的液冷散热精密制造领域。未来，公司将在巩固现有布局基础上，持续跟踪并择机投资具备高景气度与发展潜力的新兴领域，坚持前瞻性布局、市场化运作、专业化发展，不断优化业务结构，加快硬科技转型进度，提升核心竞争力与长期投资价值。感谢您的关注。 **问题 2：公司有没有分红计划** 回复：尊敬的投资者，您好。公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕，公司以总股本 206,282,429 股为基数，每股派发现金红利 0.04 元（含税），共计派发现金红利 8,251,297.16 元。 公司高度重视股东回报。未来，公司将继续在符合法律法规和《公司章程》、兼顾硬科技转型资金需求和长期可持

	续发展的基础上，结合公司经营发展实际情况，保持合理的分红比例，积极与投资者共享公司发展成果。感谢您的关注。 **问题 3：投资的半导体光罩（掩膜板）领域和液冷散热精密制造领域目前具体情况请介绍一下** 回复：尊敬的投资者，您好。半导体光罩作为贯穿芯片制造全流程的关键材料，其精度和质量水平直接影响最终芯片的制程与良率。现阶段，半导体光罩市场呈现出高壁垒、高集中度、高国产替代空间的趋势。 公司已取得兴华芯 7.43%的股权。兴华芯作为专注于半导体光罩（掩模版）研发与制造的高科技企业，一期核心工艺设备已陆续到位，硬件基础可支撑高阶掩模版持续研发迭代，具备突出的技术成长性与市场竞争优势。 在液冷散热领域，公司通过投资稳扬精密取得其 18.18%的股权。稳扬精密深耕精密制造领域近二十年，具备稳定的研发打样及量产快速响应能力，其核心客户为全球散热解决方案领导品牌 Cooler Master 集团及其下属公司。 未来，公司将立足长期可持续发展战略，持续完善产业生态布局，稳步提升公司可持续经营能力、核心竞争力与长期资本市场投资价值，加快落实公司战略转型升级，实现企业高质量、稳健化、长效化发展。感谢您的关注。 **问题4：领导，您好！我来自四川大决策。请问，想请领导介绍一下，公司目前的业务构成是怎样的？各块业务在收入中的占比和盈利贡献如何？未来公司的资源会更多投向哪个方向？公司对资源接续的中长期安排是怎么考虑的？** 回复：尊敬的投资者，您好。公司坚守主营业务基本盘，并持续优化公司整体资产配置。原有商业地产租赁与物业管理业务保持稳健运营，资产运营效率与现金流保持稳定。 同时，公司坚定确立向“稳健资产运营+高端硬科技产业投资与运营”多元化上市公司转型的战略方向，并完成了多项关键布局。公司投资了以安徽元禾璞华与嘉兴弘卓科擎为核心的产业基金领域，以兴华芯为核心的半导体光罩（掩膜板）领域以及以稳扬精密为核心的液冷散热精密制造领域，持续加快战略转型进度。 未来，公司将在巩固现有布局基础上，兼顾硬科技战略转型资源需求和公司长期可持续发展的基础上，持续探索及投资具备高景气度与发展潜力的新兴领域，合理安排资源赋能，不断优化业务结构，提升核心竞争力与长期投资价值。感谢您的关注。
附件清单 （如有）	无

日期	2026 年 10 月 29 日
备注	参加投资者接待活动中，公司管理层积极回复投资者提出的问题，回复的内容符合公司《信息披露管理制度》等文件的规定，回复的信息真实、准确。 以上内容不代表公司的盈利预测和业绩指引，请投资者注意投资风险并谨慎投资。